

# Станок для лазерной резки модели SMART BASE мощностью от 150 до 3000 Вт, с рабочим полем 800x800 мм



## Технические характеристики

Источник излучения	Волоконный лазер (IPG Photonics/Rcus), Raycus, IPG Photonics
Режим работы	Непрерывный, импульсный
Поле обработки, мм	800x800
Точность позиционирования, мм	±0.03
Минимальная ширина реза, мкм	100
Линейные перемещения	HIWIN
Скорость обработки, м/мин	До 60
Ускорение по осям XYZ, g	до 1
Обрабатываемые материалы	Латунь, нержавеющая сталь, чёрная сталь, медь, алюминиевые сплавы, золото, титан, резина, графит, электротехническая сталь, бериллиевая бронза
Мощность источника, Вт	1000; 500; 300/3000; 150/1500